JP57034034A

MicroPatent Report

DEHYDRATION TREATMENT OF POROUS PREFORM FOR OPTICAL FIBER

[71] Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>;

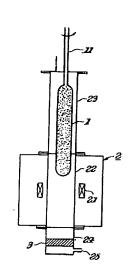
FUJIKURA LTD;

[72] Inventors: EDAHIRO TAKAO;; MORIYAMA TAKASHI

[21] Application No.: JP55107374

[22] Filed: 19800805

[43] Published: 19820224



Retrieve text/document

[57] Abstract:

PURPOSE: To improve the effect of dehydration of a porous preform rod for optical fiber, by carrying out the dehydration of the porous preform rod for optical fiber with a dehydrating gas introduced into the heating furnace through a catalyst composed of fine powder of porous glass.

CONSTITUTION: A porous preform rod 1 for optical fiber is placed in the inner cylindrical muffle 22 made of a quartz tube and positioned in an electrical furnace 2 having a carbon heater 21. The dehydration catalyst 3 is disposed in the lower flange 24 made of a quartz tube. The dehydration catalyst 3 is, e.g. fine powder of porous glass prepared by the VAD process using flame hydrolysis or thermoxidation reaction. A gaseous mixture of the He and a dehydrating agent is introduced through the lower inlet 25 of the furnace 2 and the catalyst 3 into the muffle 22, and at the same time, the optical fiber preform 1 is heated with the heater 21 at about 1, 450W1,550°C. The optical fiber preform 1 which is amere aggregate of the porous glass fine powder is sintered and vitrified to a transparent glass rod by the simultaneously dehydration with the dehydrating gas and the melting and sintering of the preform at high temperature.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO&Japio

[51] Int'l Class: C03B03700 C03B02000 G02B00514



⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-34034

①Int. Cl.³ C 03 B 37/00 識別記号

庁内整理番号 7730-4G 砂公開 昭和57年(1982)2月24日

20/00 #G 02 B 5/14

7529—2H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

・ 図光ファイバ用多孔質母材の脱水処理法

②特

頭 昭55-107374

22出

頭 昭55(1980)8月5日

⑩発 明 者 枝広隆夫

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内 ⑩発 明 者 森山隆

佐倉市六崎1440番地藤倉電線株

式会社佐倉工場内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

⑪出 願 人 藤倉電線株式会社

東京都江東区木場一丁目5番1

号

個代 理 人 弁理士 佐藤祐介

明 組 書

1. 発明の名称

光ファイベ用多孔質母材の脱水処理法

2. 特許請求の範囲

(1) 光ファイベ用多孔質母材を加熱炉内において脱水ガス雰囲気下で脱水処理するに際し、前記脱水ガスを、予め活性化された、熱酸化反応または加水分解反応によって作られた多孔質ガラス散粉末からなる触媒中を通過させた後加熱炉内に送り込むことを特徴とする光ファイベ用多孔質母材の脱水処理法。

(2) 前配触媒の活性化を加熱炉からの輻射熱で行なうことを特徴とする特許請求の範囲第1項配数の光ファイベ用多孔質母材の脱水処理法。

(3) 前記加熱炉内温度が光ファイバ用多孔質母 地 材の終結温度であることを特徴とする特許請求 の範囲第1項または第2項記載の光ファイバ用 多孔質母材の脱水処理法。

(4) 前記触媒をなす多孔質ガラス微粉末が 8 1 0gPg 0g ・ G e 0g 系三元酸化物であることを特

敬とする特許請求の範囲第1項または第2項記 載の光ファイベ用多孔質母材の脱水処理法。

8. 発明の詳細な説明

この発明は、光通信に用いる光ファイベの素材となる多孔質母材を脱水処理する方法に関する。

毎開印57- 04034(2)

調べたところ多孔質母材に含まれる O E 基散以上に脱水ガス中に O E 基が存在することが判明した。

Ţ

本発明は、この点に鑑み脱水ガス中に含まれる 0 日若を除去することにより脱水効果を高めるようにした光ファイバ用多孔質母材の脱水処理法を提供することを目的とする。

そしてこの光ファイバ母材1は、カーボンヒータ21を有する電気炉2の石英管でなる内筒マッフル22内に配置される。23は石英管でなる上部フランジであって、この下部フランジ24内に脱水用触媒3が配置される。25は He, 800ℓ1. Cℓ祭の脱水ガス等の入口である。

この脱水用触数3は、例えば上記と同様の条件で火炎加水分解法または熱酸化反応を用いた▼AD法により作られた多孔質ガラス微粉末からなる。この多孔質ガラス微粉末の成分は510g・P20g・Goの影水三元酸化物であるの扱があるの投がであるの投がであるの投がであるの脱水用触数をしているのの脱水用触数をしたなるのでは、電気炉2の下部になからなるの形が、またのが破りの触数が200~300 Cになるのが、まずこのの触数3の過度が200~300 Cになるのが、まずこのではよりのでは Hoを 5 ℓ/m 1 n で 送り 処理する。この実施例では Hoを 5 ℓ/m 1 n で 送り

として用いる本発明をなしたものである。

以下、本発明の一実施例について図面を参照しながら説明する。第1図は本発明の一実施例を模式的に示すもので、この図において1はマムリ法により作られた多孔質ガラス 敬粉末が神状 おがいの 先端に軸方向に堆積してなる 光ファイバ母材である。この母材1は、例えば下表に示す条件で原料ガスをパーナに送り込んで行なう火炎加水分解法を用いた VAD法により作製され、そのサイズは例えば長さ300 mm。直径 55 mmとする。

渂

原料ガス	挺	*
81C &	500 C	c/min
P2 00 6	10°	c/min
GeCl.	3 0 C	c/min
Н2	3, 5 / min	
02	3.5 /min	

込みながら、 300 ℃で 30分間との前処理を行なった。 ここで、この前処理が電気炉 2 の輻射無を利用して行なわれていることに着目すべきである。

次に炉下部の入口 30から He及び脱水剤をガス 状にして、触媒 1 を通してマッフル 22 内に導入 するとともに、光ファイバ母材 1 をカーポンと ータ 21 により 1450 ~ 1550 ℃程度に加熱する。 すると脱水ガスにより脱水が行なわれるをとも に、高温のため多孔質ガラス 飯粉末の単なる 4 株でであった。 の大力タス 飯粉末の単なる 4 株でであった。 た光ファイベ母材 1 が焼結ガラス 化して透明ガラス体となる。この 実施例では 温度を 1450~ 1550℃とし、 Heを 5 2/min。 C 62 (脱水用ガス) を 80 cc/minで送り込み、光ファイベ母材 1 を 250 mm/nの 速度で降下させながら、この 脱水工程と 6 糖結工程とを同時に行なった。

こうして 脱水及び透明 ガラス 化された 光ファイバ母材 1 を用いて光ファイバを 作製し、 その 放長 特性を 計測してみたところ、 第 2 図に示す

特開印57- 3至634(3)

結果が得られた。第2図における実線が上述のようにして作った光ファイバの特性であり、点線は未脱水の光ファイパ母材を用いて作った光ファイパの特性を示す。この第2図から分るように、14gm付近等の0H老吸収による損失のピークは殆んど検知されない程度になっている。そのため0B基の残留量は1ppp以下と推定される。

ようにしてもよい。 またこの多孔質ガラス 微粉末を用いて行なう 脱水処理法は光ファイバの 製造工程だけでなく、 他にも適用できるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す模式図、第2図は同実施例により作られた光ファイバの被 長特性を示すグラフである。

1…光ファイバ母材

2 … 電気炉

21 …カーポンヒータ

22…内筒マッフル

23 …上部フランジ

24…下部フランジ

25 … ガス入口

3 …脱水用触媒

出願人 日本電信電話公社 藤倉電線株式会社

.代理人 弁理士 佐 藤 祐



